

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC6804xxxxQR-G
標準質量: 80 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	1.678	シリコン	21000	7440-21-3
		- 珪素	<1	7440-38-2
リードフレーム	26.731	銅	334100	7440-50-8
		鉄	4500	7439-89-6
		亜鉛	200	7440-66-6
		リン	200	7723-14-0
		銀	2700	7440-22-4
ダイアタッチ	0.414	銀	5200	7440-22-4
		エポキシ樹脂	700	—
		フェノール樹脂	100	—
ボンディングワイヤ	0.060	金	800	7440-57-5
封止樹脂	43.755	溶融シリカ	546900	60676-86-0
		エポキシ樹脂	49000	—
		フェノール樹脂	10700	—
		結晶シリカ	7500	14808-60-7
端子メッキ	1.321	錫	16500	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、

開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。